⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭55—32026

⑤Int. Cl.3 G 02 F 1/133 G 09 F 9/35

識別記号 1 0 2

广内整理番号 7348-2H 7013-5C

43公開 昭和55年(1980) 3月6日

発明の数 審査請求 未請求

(全 4 頁)

50液晶表示パネル

20特

願 昭53-104210

22H

昭53(1978)8月25日 願

仰発 明 者 小口幸一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

明 者 細川稔 72発

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

70発 明 者 矢澤悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

@発 明 者 永田光夫

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

の出願人株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

個代 理 人 弁理士 最上務

発明の名称 液晶表示パネル

特許請求の範囲

(1) 表示セルを構成する一方の基板に、複数個 の能動案子及び受動案子をマトリックス状に配復 した半導体基板を用いた液晶表示パネルにおいて、 該半導体基板は表面平坦化処理が施された基板表 **歯上に該能物案子及び受動案子に対応してマトリ** ツクス状に電極膜が形成されておりかつ該半導体 基板表面は配向処理膜にて覆われていることを特 敬とする液晶パネル。.

(2) 半導体基板表面の表面平坦化処理は、凹凸 の厳しい半導体基板上に、1~54の膜厚にてワ ニス状の絶縁材料を強布形成して成ることを特徴 とする特許精求の範囲第1項記載の來品表示パネ

(3) 半導体基板表面の配向処理模は 810の傾め 護着膜であることを特徴とする特許請求の範囲第 1

項配敵の液晶袋示パネル。

(4) 液晶要示パネル内の液晶は、ねじれネマチ ツク構造を有することを特徴とする特許請求の範 囲等1項記載の液晶表示パネル。

(5) 液晶表示パネル内の液晶は、多色性染料と ネマチツク液晶とから成ることを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の液晶表示パネル。

発明の辞細な説明

本発明は液晶表示パネルに関するものである。 さらに本発明は、表示セルを構成する一方の基板 に用いた半導体基板の表面形状及び衰血処理に関 するものである。

単近、表示装置の進歩には目を見はるものがあ る。中でも液晶を用いた要示装性は、低電圧駆動 低電力、薄型及び長寿命と非常に多くの利点があ り、今日、腕時計、電車を始め各種装置の表示装 雌に用いられている。一方液晶表示装成の上述し たメリットを生かしてキャラクターディスプレイ 浮あるいはテレビ等へのアプリケーションも行なわ れている。この様にマトリックス表示の行数及び 列数が多くなつた場合、表示セルを構成する一方 の基板に判導体基板を用い該基板上に配置された 能動素子により液晶をスタティック駆動する方式 が有効である。本発明は、このスタティック駆動 型液晶表示体装置に関するものである。

従来の液晶表示パネルを第1図に示す。第1図は従来の液晶表示パネルの構造図を示すものであり、図中の1は能動業子もしくは受動業子を高品では、図中の1は能動業子体基板表面にはいる。5は基板である。半導体基を配置される。5はスペーサーであり、上側がラスを設置は、半導体を観覚を表面のでは、2回標を表面のでは、2回標を表面のでは、1回型の拡散層である。10はフィールド酸化はコン酸の拡散層である。10はフィールド酸化はコン酸の拡散層である。10はアインドボリンリコン酸11は810; 膜、12はドーブドボリンリコン

である。 1 3 は CVD 810。 膜、 1 4 はアルミニ ウム膜で電極と配線を成す。15は保護膜であり 通常はOVD Bios 膜である。 第2図のA部がト ランジスター部、B部がコンテンサー部である。 第2図から明らかな如く、通常の工場にて半導体 基板を製造した場合、半導体基板表面は 1 ~ 3 μ 程度の段差が生じる。とれは、半導体基板に組み 込まれる素子の形状及び製造プロセスによつても 若干異なるが一般に、その姿面の凹凸は大きい。 したがつて、第2囪にて示した様子凹凸の敷しい 半導体基板を用いて、その表面に、810 等の頃 め蒸着により配向処理を施した場合、第3図に示 す如く、 810 膜が形成される表面と、 810 醇 が形成されない表面が生ずる。第3図中16は表 面に凹凸がある半導体基板、17は、角度 θ ≃ 70~89° にて傾め蒸着される 610 粒子の蒸 着方向、18は、半導体基板上に形成された610 膜である。図からも明らかな如く、半導体基板 16 の表面の凹凸が激しければ激しい程、 810 膜が 形成される表面の占める割合は少なくなる。第3

図のように配向用の 810 膜が形成されない表面か占める割合が大きいと、この部分は実際の表示に寄与しないため、コントラストが着しく低下し、表示装置としての機能は低下する。本発明はかかる従来の液晶表示パネルの欠点を取り除いたものであり、その目的は、以下具体的な実施例を挙げて説明する。

一般に液晶表示パネルを構成する 2 板の基本の基本の基本の表示方式、種類により水平配向の基本を 2 板の向の地域の表示方式、種類により水平型にに傾める。配向処理が必要である。 たとえばラビング法がある。 たとえばラビング 2 が 3 が 4 の 4 の である。 ガラス 板 1 9 の 数 面 は 9 の の である。 ガラス 板 1 9 の 数 面 は 9 の の である。 ガラス 板 1 9 の 数 面 は 9 の と 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ 4 の に か か ま な か カ ス 板 1 9 の 数 面 は で あ か か ま か ま か か ま

るため傾め蒸着膜20は、全面に付着する。一方 半導体板基板を用いる場合、半導体基板は、前途 した如く、妻前の段差は1.0 4以上にもなり、仮 りに 1.0 Aの段差があつた場合、その表面 8 C° の角度から傾め蒸着すると、段差形の片側 5.8 μ の領域には傾の蒸着膜が形成されないことになる。 本発明は、この点を解決するために発明されたも のでありコントラストが高くかつ見やすい表示パ ネルを実現したものである。具体的には半導体基 板表面が表示に帰与する領域の表面を平坦化し、 傾め蒸着を行なう際、段差によつて、傾め蒸滑値 が付着しない領域の占める割合を低核したところ に特徴がある。 第5 図は、 半導体基板の表面段差 を少なくした基板断面構造図である。第5図中の 7~14までの番号は、第2図中の番号と対応し ている。第5図中の21は、本癸明のポイントで ある所の半導体基板表面を平坦にするための層で ある。また該備21上には液晶彫動電極として、 透明導電膜層もしくは金属層22が形成される。 この液晶感動電極は、スルーホールにより下部配

盤14と袋焼されている。半導体基板表面を平坦 化する層21は、ポリイミド樹脂。低融点ガラス あるいはその他の絶縁材がよい。ポリイミド資脂 の場合は、ポリイミドワニスとスピンナー盗布に より半導体基板の表面に約1~5gの厚さにポリ イミド鸌を形成する。この場合下地とポリイミド 膜との宿着性を高めるために、シランカップリン グ荊をあらかじめ下地半導体基板に塗布しておい てもよい。その後350~550℃の温度にてキ ユアする。スルーホールは、ヒドラジン液かNaOH 液にてホトエッチンクすればよい。その後、液晶 駆動用電極を形成すればよい。ポリイミドを、半 導体基板の平坦化材料として用いることは、 ポリ イミドは、有機省脂の中では参も耐熱性に優れ、 かつ膜厚が10ヵ程度までクラックが生じること なく形成出来、パツシペーション効果も優れてい る点で非常に有用である。 しかし、 本発明は、 ポ リイミド被膜に限るものではなく、 低酸点ガラス 例えば、PDOsを主成分とした鉛ガラスでもよい し、ZnOsを主成分とした亜鉛ガラスでもよい。

さらに、 PaOs を主成分としたリンガラスでもよ い。いずれの材質にしろ、形成後の半導体基板の 表面の段差が 0.5 μ以下となれば、本発明を満足 するものとたる。以上の方法により成る平坦化さ れた半導体表面上へ傾め蒸発により配向膜を形成 すれば、第5図中の20あるいは、第6図中の 20亿示す如く、 表示領域のほとんどすべての領 娘に配向処理が出来るため、液晶表示パネルのコ ントラストはすばらしく向上し、かつ見やすい表 示パネルが可能となる。第6図中の23は、表面 が平坦化された半導体基板であり、 2 4 は液晶枢 動電極である。本発明による平坦化された半導体 基板を用いることにより、液晶表示パネルのコン トラストは従来のものと比べて数倍に向上した。

本発明では半導体基板として主に M O B 型のト ランジスタを含む基板について説明して来たが本 発明はこれに限るものではたく、TFT(薄膜ト ランジスタ)を含む基板でもよいし、又、808 基板にも適用されることは暫りに及ばない。又、 半導体基板中には、能動衆子だけが含まれていて

もよいし、又、受動衆子だけが含まれていてもよ いことも、もちろんである。本奈明の被晶表示セ ルを液晶表示テレビへ応用した場合、高いコント ラストが与えられ、非常に有効である。この場合 の液晶は、駆動胃圧が低い、ねじれネマチック型 液晶でもよいし、又、ネマチツク液晶に2色性染 料を混合した液晶でもよい。いずれにしろ、表面 が平坦化された半導体蓄板を用いることにより液 晶の厚さが均一化出来ることもあり、コントラス トの向上が期待出来る。

本発明は、上述した如く、液晶表示パネルのゴ ントラストを高めるために、表示パネルの一方の 基板に用いた半導体基板の要面を平坦化処理した ことを特徴とする液晶表示パネルに関するもので あり、コントラストの向上が期待出来るものであ

図面の簡単な説明

第1凶は液晶表示セルの断菌構造を説明する図。 第2図は従来の半導体基板の表面凹凸状態を示

す断面構造図。

第3図は表面凹凸が激しい基板への配向処理を 示す図。

第4図は表面が平坦なガラス上への配向処理を 示す図。

第5図は本発明による表面が平坦化された半導 体基板を示す断面構造図。

第6図は本祭明による表面が平坦化された基板 への配向処理を示す図。

1 … 半導体基板

2 …液晶壓動電極

3…上領ガラス板

4 … 选明導電膜

5 … スペーサ

6 … 游 品

7 ··· n 超シザコン基板

8 ··· p + 型拡散層

9 ··· n + 型拡散層

10…フィールド酸化膜

11…ゲート酸化膜

12…ドープドポリシリコン膜

1 3 ··· C V D S i O 。 魔

1 4 ··· 第 2 層配線 1 5 ··· CVD BiO g 膜

1 6 … 凹凸の激して半導体基板

-139-

1 7 … 傾め蒸着方向 1 8 … 傾め蒸着膜

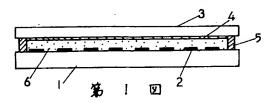
19…ガラス板 20…傾め蒸着肌

2 1 … 半導体表面を平坦化する層

22…放品驱物管框

2 5 … 表面が平坦化された半導体基板

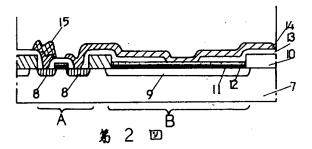
2 4 …液晶影物電極

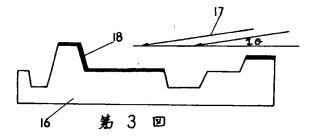


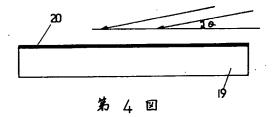
以上

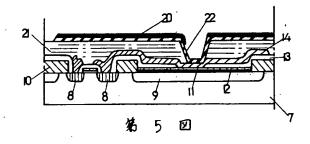
出順人 株式会社 施 訪 精 工 名

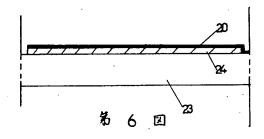
代理人 章 上 務











JAPAN PATENT OFFICE (JP)
PATENT APPLICATION PUBLICATION
PATENT PUBLICATION OFFICIAL REPORT (A)
SHO55-32026

Int. Cl. 3 G 02 F 1/133, G 09 F 9/35

IDENTIFICATION NUMBER: 102

IN-OFFICE SERIAL NUMBER: 7348-2H, 7013-5C

PUBLICATION: March 6, 1980 THE NUMBER OF INVENTION: 1

INSPECTION CLAIM, NOT CLAIMED, (total 4 pages)

1. Title of the Invention: Liquid crystal display panel
Patent Application Sho 53-104210
Application August 25, 1978

2. Inventor(s)

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi

Suwa Seiko-sha

Name: Oguchi KOICHI

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi

Suwa Seiko-sha

Name: Minoru HOSOKAWA

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi

Suwa Seiko-sha

Name: Satoru YAZAWA

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi

Suwa Seiko-sha

Name: Mitsuo NAGATA

3. Applicant

Address: 4-3-4, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

Name: Suwa Seiko-sha Co., Ltd.

4. Attorney

Patent attorney: Tsutomu MOGAMI

SPECIFICATION

- 1. Title of the Invention

 Liquid crystal display panel
- 2. Scope of Claim for Patent

5

10

1.5

20

- 1. In a liquid crystal display panel utilizing a semiconductor substrate provided with a plurality of active elements and passive elements, said liquid crystal panel characterized in that said semiconductor substrate is provided with electrode films in a matrix form corresponding to said active elements and said passive elements over a surface of the semiconductor substrate, which surface has been planarized, and a surface of said semiconductor substrate is covered with an orientation treatment film.
- 2. The liquid crystal display panel of claim 1, wherein the planarized surface of the semiconductor substrate is formed by coating an insulating material in varnish form at a film thickness of 1 to 5μ on the semiconductor substrate having big irregularity.
- 3. The liquid crystal display panel of claim 1, wherein the orientation treatment film on the surface of the semiconductor substrate is an oblique evaporation film of SiO.
- 4. The liquid crystal display panel of claim 1, wherein the liquid crystal has a twisted nematic structure.
- 5. The liquid crystal display panel of claim 1, wherein the liquid crystal comprises polygenetic color and nematic liquid crystal.

"Detailed Description of the Invention"

5

10

15

20

25

30

35

40

The present invention relates to a liquid crystal display panel. Further, the present invention relates to a surface configuration and a surface treatment of a semiconductor substrate which is utilized for one of substrates constituting a display cell.

Recently, the display device is extremely advanced. Especially, the display device using liquid crystal has many advantages of low voltage driving, low power, thin type and long life. In these days, it is utilized for various kinds of display devices such as wristwatch, pocket calculato r. On the other hand, as a practical uses, the display device is applied for character display and television by making the best use of the above mentioned advantages of the liquid crystal display device. In this way, in case that the number of rows and columns of matrix display is big, it is effective to statically drive a liquid crystal utilizing active elements, which are prepared on a semiconductor substrate as one of the substrates constituting the display cell. The present invention relates to this static drive type liquid crystal display device.

Fig. 1 shows a conventional liquid crystal display panel. Fig. 1 shows a structural drawing of the conventional liquid crystal display panel. Reference numeral 1 in the figure shows a semiconductor substrate comprising active elements or passive elements. A liquid crystal driving electrode 2 is prepared on a surface of a semiconductor substrate in a form of matrix. Reference numeral 5 shows a spacer, and a transparent conductive film 4 is formed on an upper side glass plate 3. Reference numeral 6 shows a liquid crystal. Fig. 2 shows a cross sectional drawing of a semiconductor substrate. In Fig. 2, a region enclosed with two dot chain line equals to one pixel. One transistor and one condenser are included in one pixel. In the figure, reference numeral 7 shows, for example, a n-type silicon substrate, 8 shows a p-type diffused layer, 9 shows a n+ type diffused layer, 10 shows a field oxide film, 11 shows an SiO₂ film, 12 shows a doped polysilicon film, and 13 shows a CVD SiO₂ 14 is an aluminum film comprising electrode and wiring. 15 is a protective film, which is usually a CVD SiO2 film. In Fig. 2, the part A is a transistor and the part B is a condenser. As apparent from Fig. 2, in case that the semiconductor substrate is manufactured by a conventional process, a step of approximately 1 to 3 μ is formed on the surface of the semiconductor substrate. The unevenness of the surface is generally large although it depends slightly upon the configuration of the elements embedded in the semiconductor substrate and the manufacturing proces Therefore, as shown in Fig. 2, when an orientation treatment is

conducted on the surface of the semiconductor substrate having big irregurality by oblique evaporation of SiO or the like, there is formed one surface on which the SiO film is formed and another surface on which no SiO₂ film is formed as shown in Fig. 3. In Fig. 3, 16 is the semiconductor substrate having irregularity on the surface thereof. 17 is a direction of evaporation of SiO particles which are deposited by an oblique evaporation at an angle $\theta = 70$ to 89°C and 18 is an SiO film formed on a semiconductor substrate. As apparent from the figure, the bigger the irregurality formed on the surface of the semiconductor substrate 16 is, the smaller the proportion of the surface having the SiO film formed thereon is. If a proportion of the surface having no SiO film is large, this Therefore, the contrast part does not contribute to the actual display. extremely reduces and the function as a display device deteriorates. present invention removes the defect of the conventional liquid crystal display panel. Referring to the detail examples, the object of the present invention will be set forth in the description.

5

10

15

20

25

30

35

40:

Usually, the surfaces of two substrates constituting the liquid crystal display panel needs to be treated with a horizontal orientation or vertical orientation treatment depending upon the display mode and the kind of There are many methods as an orientation treatment, the liquid crystal. for example, rubbing process, oblique evaporation, and dipping method using such as silane coupling agent. However, in view of characteristic and homogeneous quality, oblique evaporation process is best. In the oblique evaporation method, SiO or Teflon is evaporated on the substrate in vacuum at an angle of 70 to 89° and thin and long lines are innumerably formed at intervals of several hundreds to several thousands Å(angstrom) on the surface of the substrate in order to conduct the orientation of the liquid crystal. In case of conducting oblique evaporation to glass substrate, an oblique evaporation film 20 is deposited on an entire surface because a surface of a glass plate 19 is flat as shown in Fig. 4. On the other hand, in case that a semiconductor substrate is used, a step of $1.0\,\mu$ or more is If a semiconductor substrate formed on a surface as mentioned above. having a step of 1.0 μ on the surface is subjected to an oblique evaporation at an angle of 80°, an oblique evaporation film is not deposited on a region of $5.8\,\mu$ at one side of the step portion. present invention has been made to solve the problem described above, thereby obtaining the display panel having high contrast and the excellent image quality. Concretely, in case that the surface of the semiconductor substrate which contributes to the display is flatten and conduct an oblique evaporation, it characterized that a ratio of portion having no oblique evaporation film is reduced. Fig. 5 shows a cross-section al drawing of construction of a substrate having reduced a step on the surface of the semiconductor substrate. Reference numerals 7 to 14 in Fig. 5 corresponds to that in Fig. 2. Reference numeral 21 in Fig. 5 is a layer to flatten the surface of the semiconductor substrate, which is the Further, as a liquid crystal driving point of the present invention. electrode, a transparent conductive film layer or a metal layer 22 is formed on the layer 21. The liquid crystal driving electrode is connected The layer 21 which flattens the with a lower wiring 14 by through hole. surface of the semiconductor substrate may comprise polyimide resin, glass having low melting point, insulating material, or the like. that a polyimide resin is used, a polyimide film having a thickness of 1 to $5\,\mu$ on the surface of the semiconductor substrate by polyimide varnish and spinner application. In this case, silane coupling agent is applied to a base semiconductor substrate to enhance the adherence between the Subsequently, it is cured at a base film and a polyimide film. Through holes may be formed by temperature of 350 to 550°C. photoetching by using hydrazine solution or NaOH. Then, a liquid crystal driving electrode may by formed. Polyimide is used as a flattening material for the semiconductor substrate because it is superior in heat resistance to other organic resins and it can be formed at a thickness of 10 Furthermore, polyimide is superior in passivation μ without crack. the present invention is applied to not only a However, polyimide film but also a glass having low melting point, for example, a lead glass comprising PbO2 as a main component, a zinc glass comprising ZnO₂ as a main component or a phosphorus glass comprising P₂O₅ as a main component. If a step of $0.5\,\mu$ or less is formed on the surface of the semiconductor substrate after deposition, the above mentioned materials By an oblique evaporation, can be sufficient for the present invention. an orientation film is formed on a surface of the flatten semiconductor formed by the above mentioned process. Thereby, as shown in reference numeral 20 in Figs. 5 and 6, almost all display portions can be treated with an orientation process, so that the contrast of the liquid crystal display panel is remarkably improved and it is possible to obtain a good image of the display panel. In Fig. 6, reference numeral 23 is a semiconductor substrate having a planarized surface, and 24 is a liquid crystal driving electrode. By using the semiconductor substrate having the planarized surface according to the present invention, contrast of the liquid crystal display panel is improved to several times as compared with conventional one.

5

10

15

20

25

30

35

10

In the present invention, the substrate having a MOS type transistor is

explained as a semiconductor substrate, however, a substrate having TFTs or a SOS substrate may be used as the semiconductor substrate. Moreover, a semiconductor substrate may be consisting of not only active elements but also passive elements. When a liquid crystal display cell according to the present invention is applied to the liquid crystal display television, it is very effective to obtain a high contrast. In this case, a liquid crystal may be a twisted nematic type having low driving voltage or a nematic liquid crystal is mixed with dichroism color. semiconductor substrate having a flatten surface is used, display having an improved contrast can be obtained because the thickness of the liquid crystal can be uniform.

As above mentioned, the present invention relates to the liquid crystal display panel, which is characterized that a surface of the semiconductor substrate used for one side of the display panel is planarized to improve the contrast.

"Brief Explanation of The Drawings"

5

10

15

20

25

Fig. 1 illustrates a cross sectional structure of a liquid crystal cell.

Fig. 2 is a cross sectional view showing an irregularity, which is formed on the surface of a conventional semiconductor substrate.

Fig. 3 shows an orientation treatment of a substrate having a big irregularity.

Fig. 4 shows an orientation treatment of a glass having a planarized surface.

Fig. 5 shows a cross sectional view of a semiconductor substrate having a planarized surface in accordance with the present invention.

Fig. 6 shows an orientation treatment of a substrate having a planarized surface.

2---liquid crystal driving electrode 1---semiconductor substrate 4---transparent conductive film 3---upper side glass plate 6---liquid crystal 5---spacer 3.0 7---n type silicon substrate 8---p+ type diffused layer 9---n+ type diffused layer 10---field oxide film 11---gate oxide film 12---doped polysilicon film 14---a second layer wiring 13---CVD SiO₂ film 35 15---CVD SiO₂ film 16---semiconductor substrate having a big irregularity

17---oblique evaporation direction

18---oblique evaporation film 19---glass plate

20---oblique evaporation film

21---a layer to make a surface of semiconductor to be planarized

22---liquid crystal driving electrode

23---semiconductor substrate having a planarized surface

24---liquid crystal driving electrode

Applicant Suwa Seiko-sha Attorney Tsutomu MOGAMI

5